

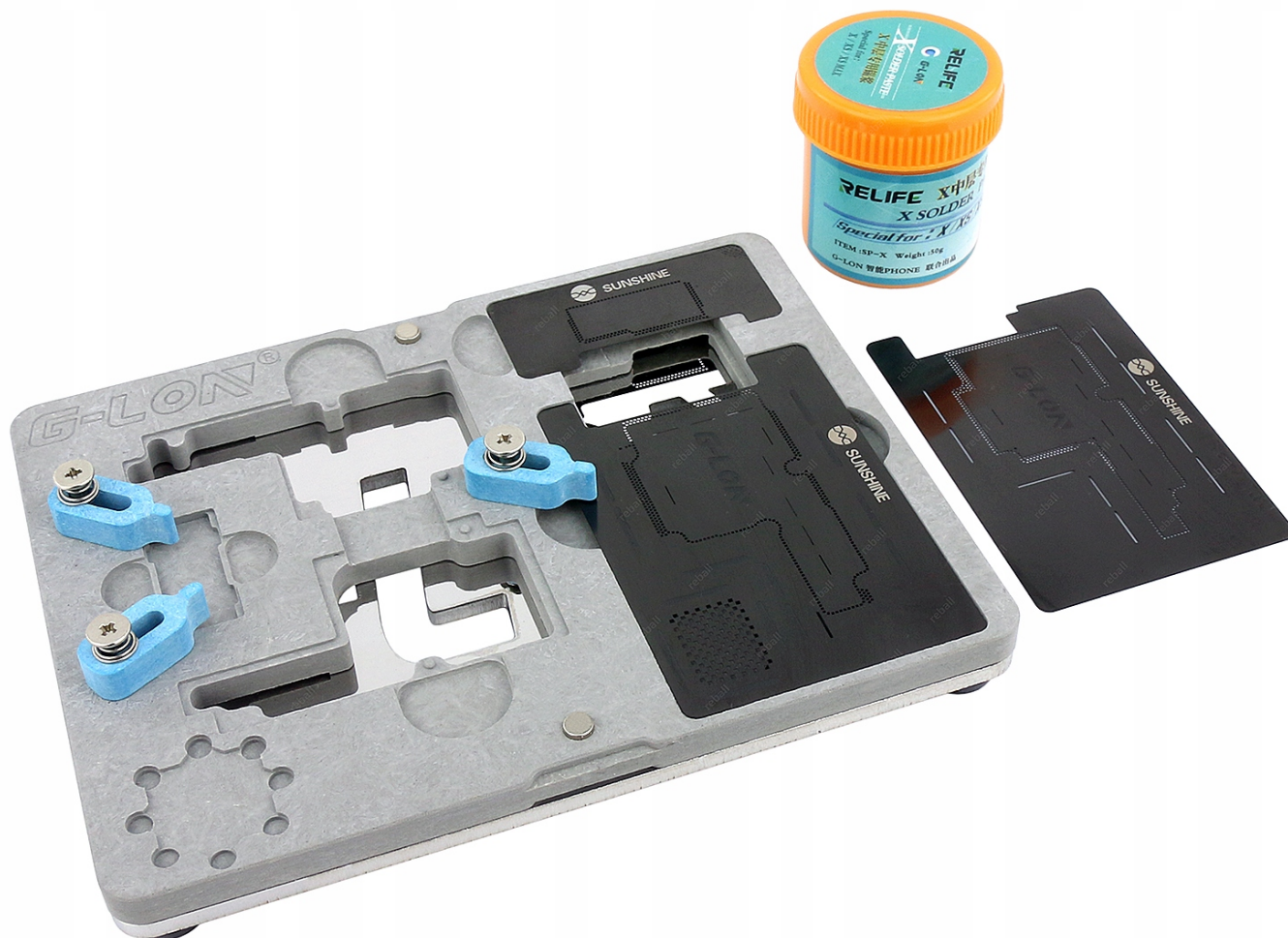
Link do produktu: <https://serwisowe.pl/platforma-naprawcza-uchwyt-do-pcb-iphone-x-xs-max-ss-601k-naprawa-iphon-p-10793.html>

PLATFORMA NAPRAWCZA UCHWYT DO PCB IPHONE X XS MAX SS-601K NAPRAWA IPHON

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XNWA0000575
Kod EAN	5903815916298

Opis produktu

NWA0000575



PLATFORMA NAPRAWCZA IPHONE X XS MAX

SUNSHINE SS-601K

Dwustronna platforma naprawcza SS-601K przeznaczona jest do wszelkich napraw urządzeń iPhone X / XS / XS MAX w zakresie:

- wymiany podzespołów i elementów
- napraw
- łączenia warstw PCB

Platforma jest dwustronna. Precyzyjne pozycjonowanie stron odbywa się z wykorzystaniem elementów pozycjonujących w części środkowej.

Niebieskie blokady laminatów można przekładać na obie strony.

Sita **BGA Plate** utrzymują się i przylegają precyzyjnie do laminatów z zastosowaniem mocnych wbudowanych w platformę magnesów.

W zestawie **dedykowana pasta lutownicza do napraw iPhone X / XS / XS MAX o obniżonej temperaturze topnienia 148C** celem ochrony laminatu i podzespołów.

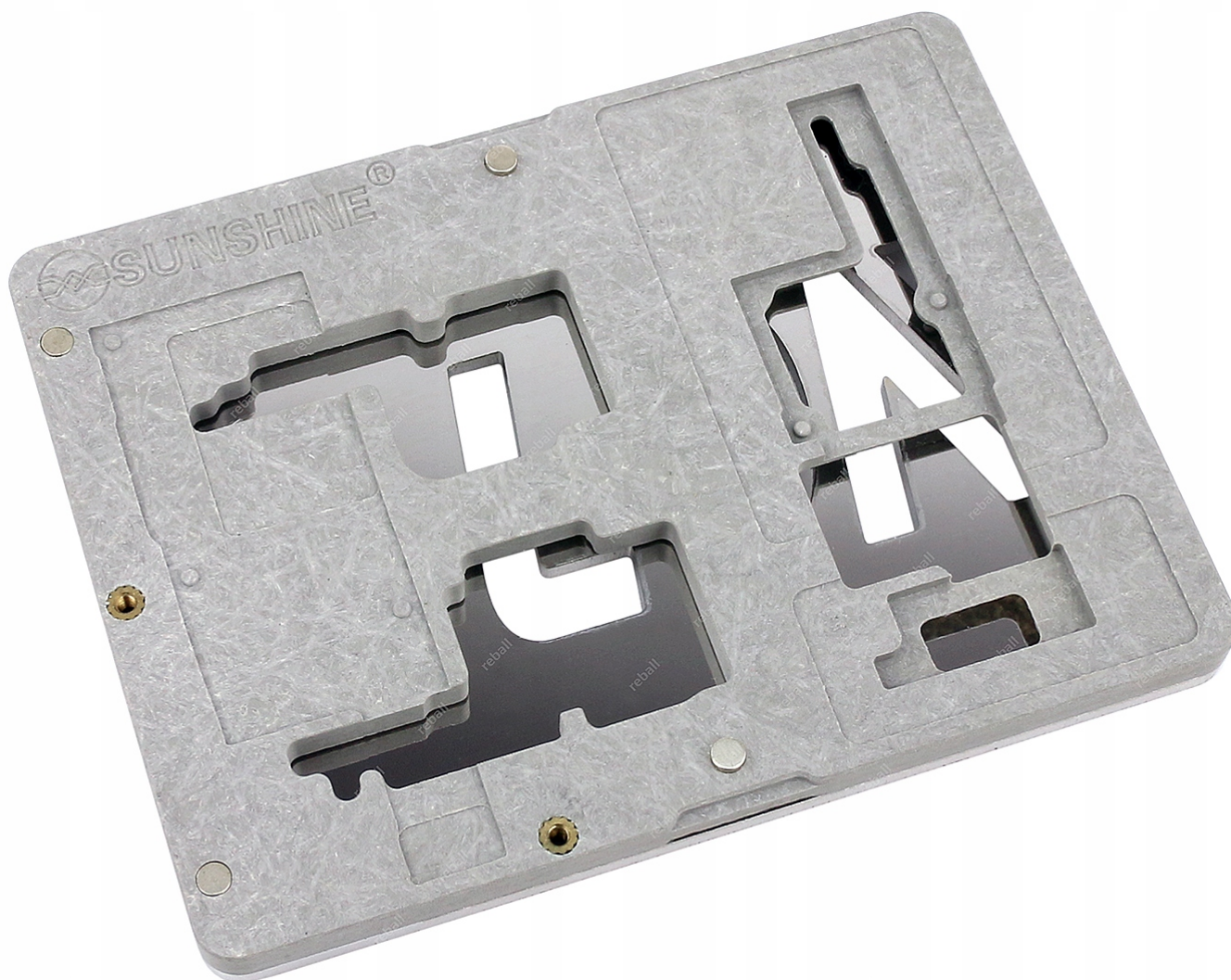
Dane techniczne:

- wymiar podstawy: 125x95mm
- materiał: stal i aluminium
- wytrzymałość temp. dwustronnej platformy: do 300C
- grubość podstawy: 5mm

- gumowe antypoślizgowe nóżki

W zestawie:

- metalowa podstawa dolna
- dwustronna platforma
- dedykowane sита BGA
- dociski
- pasta lutownicza Relife SP-X 50g o wielkość cząstek 25-38um
- karton box zamykany magnetycznie



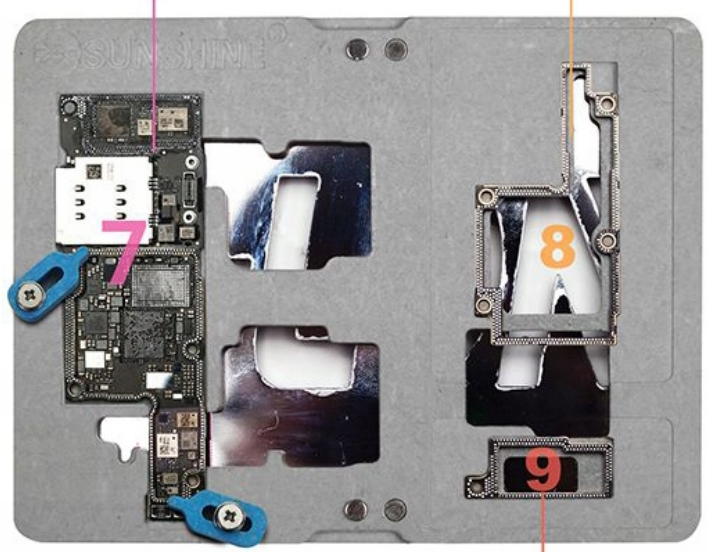
SS-601K

SUNSHINE IPX SERIES MOTHERBOARD TINNING FIXTURE SET

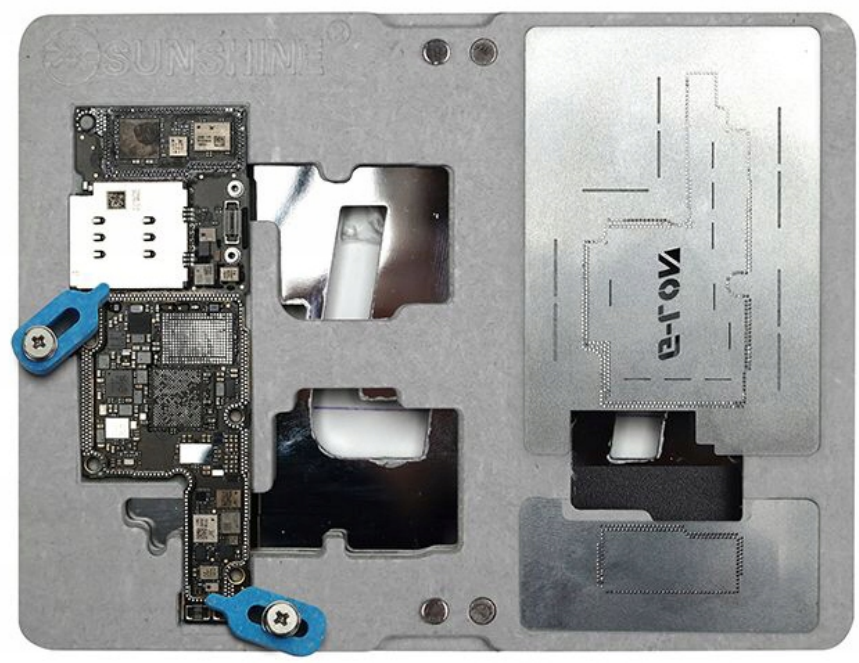
Reverse

Lower layer motherboard pad
high fixed circuit maintenance
(Model : IP X XS MAX)

Middle layer connecting strip
(Model : IP X XS MAX)



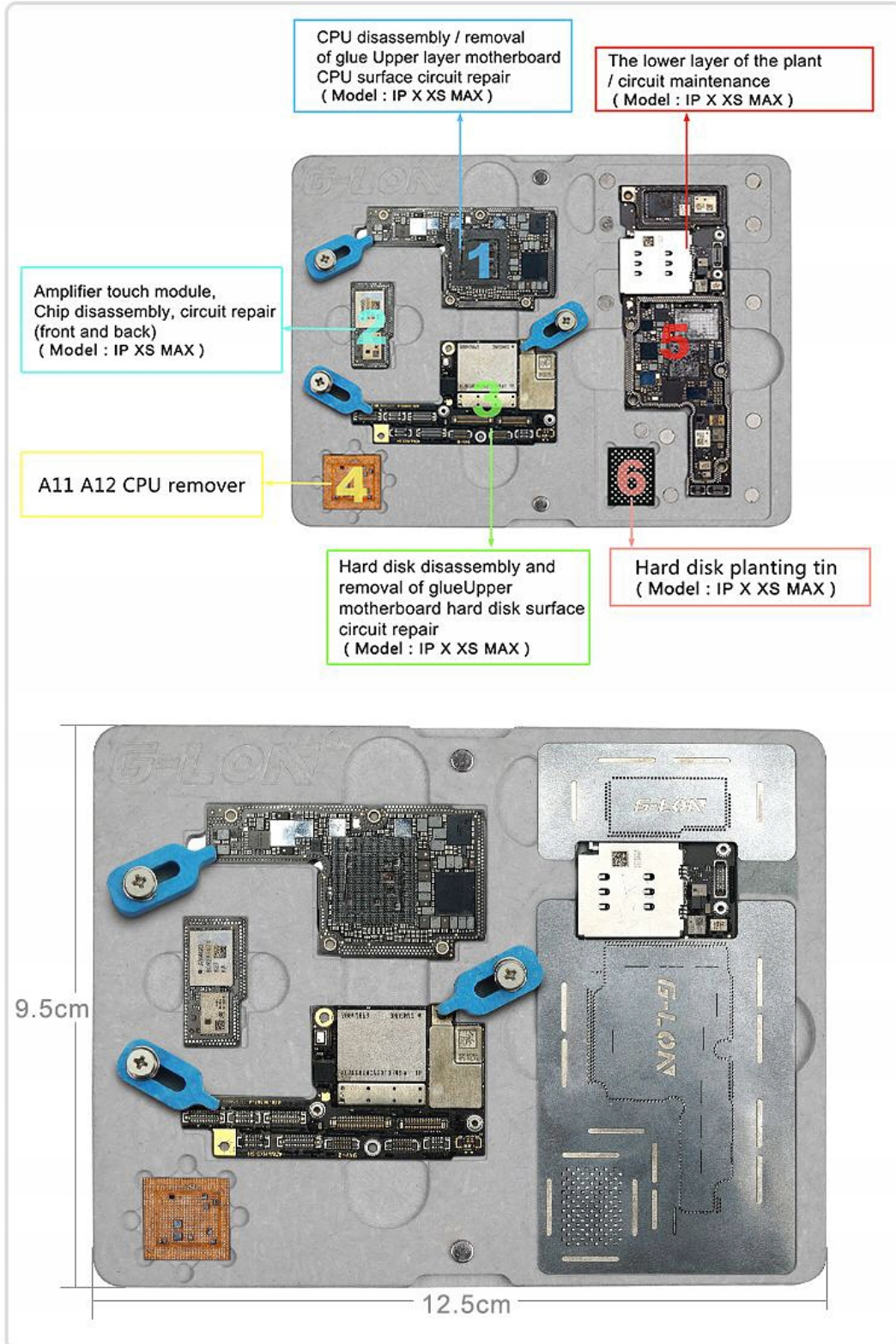
Amplifier touch module connection
strip plant tin
(Model : IP XS MAX)



SS-601K

SUNSHINE IPX SERIES MOTHERBOARD TINNING FIXTURE SET

Front



SS-601K **POSITIVE**

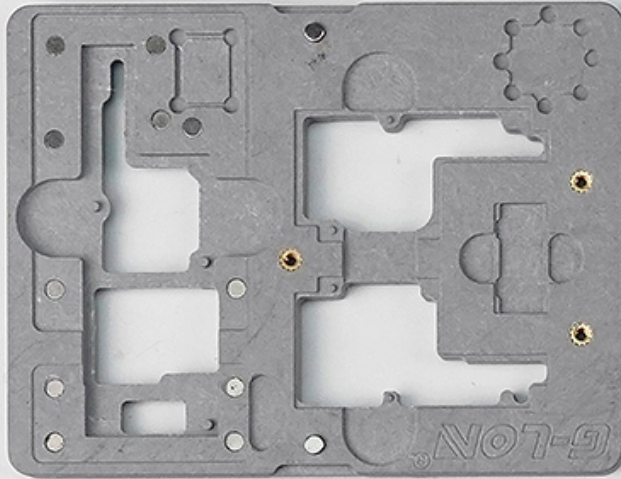


- 1.CPU disassembly / removal of glue Upper layer motherboard CPU surface circuit repair (Model : IP X XS MAX)
- 2.The lower layer of the plant / circuit maintenance (Model : IP X XS MAX)
- 3.Hard disk planting tin (Model : IP X XS MAX)
- 4.Hard disk disassembly and removal of glueUpper motherboard hard disk surface circuit repair (Model : IP X XS MAX)
- 5.A11 A12 CPU remover
- 6.Amplifier touch module, Chip disassembly, circuit repair (front and back) (Model : IP XS MAX)

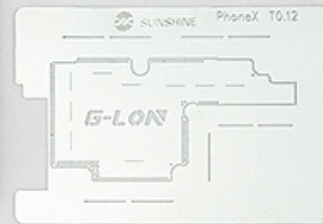


SS-601K **NEGATIVE**

- 1.Lower layer motherboard pad high fixed circuit maintenance (Model : IP X XS MAX)
- 2.Middle layer connecting strip (Model : IP X XS MAX)
- 3.Amplifier touch module connection strip plant tin (Model : IP XS MAX)



IP XS /Max
中层植锡钢网



Middle layer of
tinned steel mesh
(IP X)

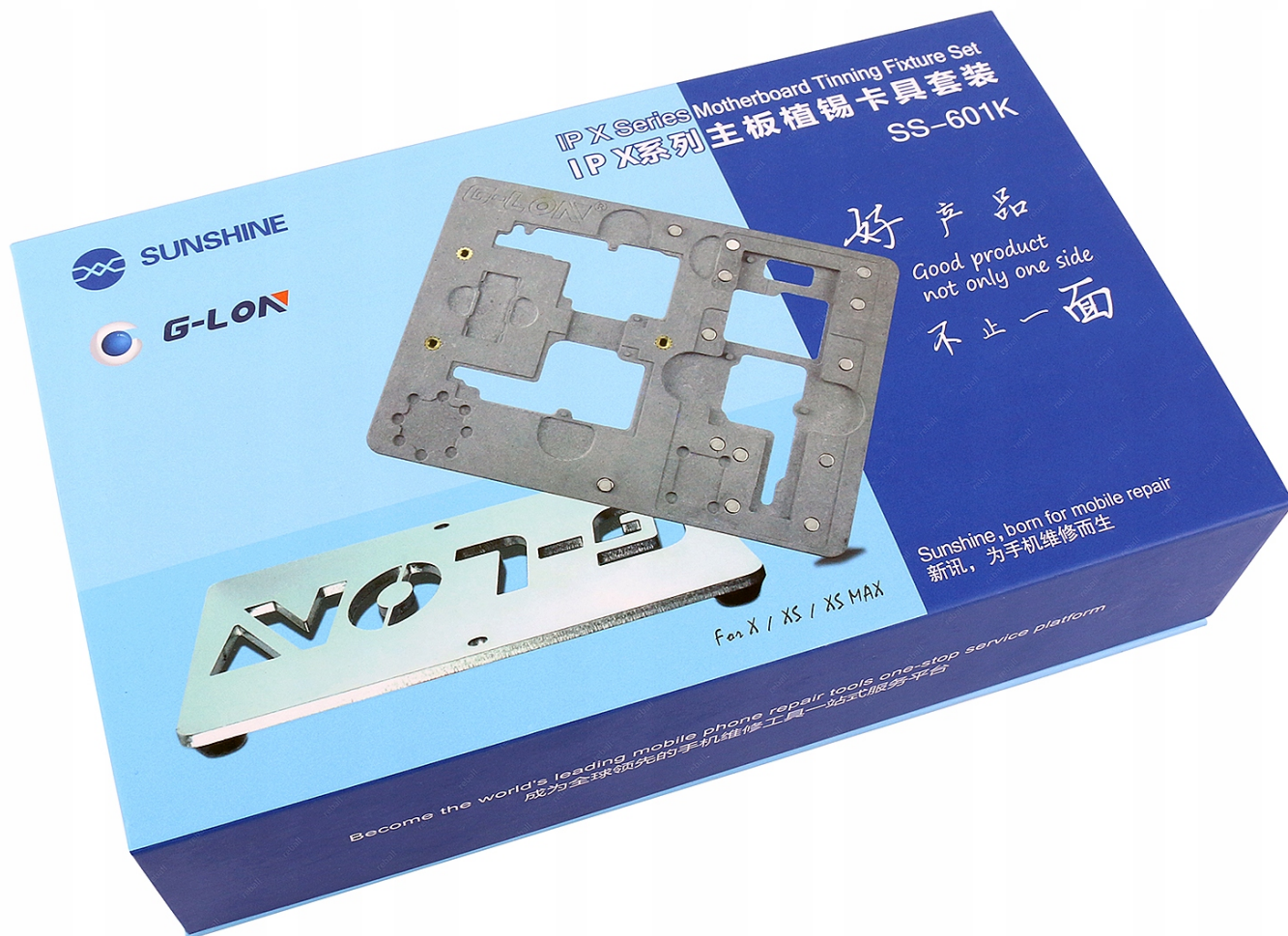


RF middle layer
tinned steel mesh
(IP XS Max)



Product List

Multi-function service stand X1,
stainless steel base X1,
Steel mesh X3, anti-static anti-slip mat X6 ,
Fixed clip X3



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.